

**HOLEX****Disc de curățare grosieră (SiC), Ø discurilor: 115mm****Date comandă**

Numărul de comandă	566750 115
GTIN	4045197566102
Clasa articolului	52E

**Descriere****Execuție:**

Discuri de șlefuire cu țesătură din nylon, intercalată uniform cu granulație abrazivă sintetică.

**Structură foarte grosieră a materialului abraziv**, nu se încarcă nici în cazul straturilor de acoperire groase și moi.

Model de material abraziv dur pentru **utilizare universală** pe suprafețe de lucru mari.

**Aplicație:**

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curățarea cordoanelor de sudură și îndepărtarea murdăriilor de pe suprafețe.

Cu **disc suport din fibră de sticlă pentru prindere directă** pe polizor unghiular.

**Notă:**

Pentru discuri de curățare grosieră pentru polizor drept consultați începând cu Codul 556270.

**Descriere tehnică**

Turație recomandată	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Ø găurii	22,23 mm
Turație maximă	11000 min <sup>-1</sup>
Ø discurilor	115 mm

Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Grad de duritate	dur
Grad de finețe	foarte grosier
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Descrierea formei	plat
Viteză periferică maximă	60 m/s
Tip produs	Material abraziv de curățare grosieră

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		